

平成30年度 公益財団法人 天田財団 助成事業

金属等の塑性加工及びレーザープロセッシングに関する 研究開発助成・国際交流助成の募集

- 募集内容 金属等^{注1}の塑性を利用した加工及び高密度エネルギー下での諸特性を利用した加工に必要な技術^{注2}の調査・研究に対する助成及びその国際交流の助成を行います。

注1：マルチマテリアル（金属、プラスチック、CFRP、セラミックス、複合材料等）です。

注2：加工に間接的に影響を及ぼす技術（例：IoT、AI、CPS）等も含まれます。

- 研究開発助成 【募集期間】 2018年6月10日～7月31日 2億3,000万円

助成プログラム名称	最高助成金 (万円)	募集件数	
		塑性加工	レーザー加工
I) 重点研究開発助成（課題研究） 技術動向や社会情勢のニーズを研究課題として顕在化させ、 それに対して独創的、革新的な研究への助成	1,000	4	4
II) 一般研究開発助成 基礎的、試験的、実用的な研究で助成対象分野の進展に期待 できる研究に対する助成	300 又は 200	20～31	16～24
III) 奨励研究助成（若手研究者） 若手研究者の挑戦的研究に対する助成	200	8	12

- 国際交流助成 【募集期間】 前期 2018年6月10日～7月31日，後期 10月1日～12月20日 3,450万円

助成プログラム名称	最高助成金 (万円)	募集件数
		塑性・レーザー合算
IV) 国際会議等準備及び開催助成 国内で開催される権威ある機関、又は団体が主催する 国際会議等の準備及び開催への助成	50	6 (前期・後期合算)
V) 第1回国際会議等準備及び開催助成 海外で開催実績があり、国内で始めて開催される権威ある機関、 又は団体が主催する国際会議等の準備及び開催への助成（初回限定）	150	2 (前期・後期合算)
VI) 国際会議等参加助成 海外で開催される権威ある機関、又は団体が主催する国際会議等に 参加し、運営の役割を担う者の旅費等に対する助成（院生同行1名可）	1名の場合 35 2名の場合 70	30 (前期・後期合算)
VII) 国際会議等参加助成（若手研究者） 海外で開催される権威ある機関、又は団体が主催する国際会議 等に参加し、発表等を行う若手研究者の旅費等に対する助成	35	10 (前期・後期合算)
VIII) 国際シンポジウム等準備及び開催助成（若手研究者） 自らが中心的な役割を担い、3か国以上の研究者を招請して 開催する小規模の研究交流会等への準備及び開催への助成	100	4 (前期・後期合算)

※ 若手研究者：募集締切日時点で満39歳以下、かつ弊財団の研究開発助成受給の未経験者

- 申込方法 弊財団HPに研究者登録後、各助成プログラムを選択してください。
<http://www.amada-f.or.jp/>

- 問い合わせ 〒259-1116 神奈川県伊勢原市石田350番地
TEL：0463-96-3580 FAX：0463-96-3579